Active matrix display device and method of manufacturing the same

Publication number: TW444265B

Publication date:

2001-07-01

Inventor:

ZHANG HONGYONG (JP); SAKAKURA MASAYUKI

(JP)

Applicant:

SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (JP)

Classification:
- international:

G02F1/136; G02F1/1368; H01L21/84; H01L27/12;

H01L29/786; G02F1/13; H01L21/70; H01L27/12;

H01L29/66; (IPC1-7): H01L21/00

- European:

H01L21/77T; H01L27/12

Application number: TW19980110257 19980625 Priority number(s): JP19970191775 19970701

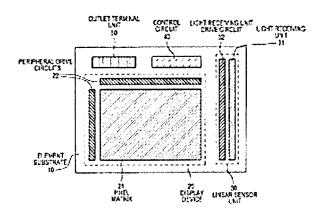
Also published as:

US6087648 (A1) JP11024105 (A)

Report a data error here

Abstract of TW444265B

In an active matrix display device integrated with peripheral drive circuits, an image sensor is provided on the same substrate as a pixel matrix and peripheral drive circuits. The image sensor is formed on the substrate having pixel electrodes, pixel TFTs connected to the pixel electrodes and CMOS-TFTs for driving the pixel TFTs. The light receiving unit of the image sensor has light receiving elements having a photoelectric conversion layer and light receiving TFTs. These TFTs are produced in the same step. The lower electrode and transparent electrode of the light receiving element are produced by patterning the same film as the light shielding film and the pixel electrodes arranged in the pixel matrix.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



::: 🖈 add to my favorites | Eather the | 🖓 confact us

669

Visitor No. From: 2006/01/03 310227

What's New

:::

About TIPO

Laws & Regulations

Applications FAQ

Talwan Patent Search

Statistics

Enforcement & Prosecution

International Cooperation

Contact Us

to the Property Of earch TIPO Enter Keyword-

Patents Index (CTPI) In English

Boolean Search | Patent Number Search | Field search

444265 -- Patent Information

Published Serial No. 444265

Title Active matrix display device and mathod of manufacturing the same

Patent type

Date of Grant 2001/7/1

Application Number 087110257

Filing Date

1998/6/25 H01L21/00

IPC

ZHANG, HONGYONG(JP)

SAKAKUHA, MASAYUKI(JP)

Priority

Inventor

Country

Application Number

Priority Date

JP19970191775

1997/07/01

Applicant

Name

Country Individual/Company

SEMICONDUCTOR ENERGY

LABORATORY CO., LTD.

JP

Company

Abstract

in an active matrix display device integrated with peripheral drive circuits, an image sensor is provided on the same substrate as a pixel matrix and peripheral drive circuits. The image sensor is formed on the substrate having pixel electrodes, pixel TFTs connected to the pixel electrodes and CMOS-TFTs for driving the pixel TFTs. The light receiving unit of the image sensor has light receiving elements having a photoelectric conversion layer and light receiving TFTs. These TFTs are produced in the same step. The lower electrode and transparent electrode of the light receiving element are produced by patterning the same film as the light shielding film and the pixel electrodes arranged in the pixel matrix.

[Copyright Notice | | Privacy Policy |

| Security Notice |

AAAccedibility

Last Update :2006/6/26



第93/05/80號初審引證附件

附件隨文附發

中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 444265

[44]中華民國 90年 (2001) 07月 01日

發明

[51] Int.Cl ⁰⁸: H01L21/00

全 8 頁

[54]名 稱: 主動矩陣顯示裝置及其製造方法

[21]申請案號: 087110257 [22]申請日期: 中華民國 87年 (1998) 06月25日

[30]優先權: [31]9-191775 [32]1997/07/01 [33]日本

[72]發明人:

張宏勇 坂倉真之 日本日本

[71]申 臍人:

半導體能源研究所股份有限 公司 日本

[74]代理人: 林志剛 先生

1

[57]申請專利範圍:

1.一種主動矩障顯示裝置,包含一圖素 矩陣,具有圖素電極排列成矩陣形 狀,及連接至圖素電極之第一主動元 件:及用於驅動第一主動元件之周邊 驅動電路,全部係提供在相同的基體 上,其中:

在基體上提供一影像感測器,包含一 光接收單元,具有光電轉換元件及第 二主動元件,連接至光電轉換元件, 及用於驅動第二主動元件之驅動電 路;且

各光電轉換元件具有第一電極,光電轉換層,形成在第一電極上,及第二 電極,形成在光電轉換層上,第一與 第二電極係由相同膜製成作為圖素矩 陣上的導電膜。

2. 一種主動矩陣顯示裝置,包含一圖素 矩陣,具有圖素電極排列成矩陣形 狀,及連接至圖素電極之第一主動元 件:及用於驅動第一主動元件之周邊 驅動電路,全部係提供在相同的基體 上,其中:

2

在基體上提供一光電動裝置;且 光電動裝置具有第一電極,光電轉換層,形成在第一電極上,及第二電極,形成在光電轉換層上,第一與第二電極係由相同膜製成作為圖素矩障上的導電膜。

- 3.一種主動矩陣顯示裝置,包含一圖素 10. 矩陣,具有圖素電極排列成矩陣形 狀,及連接至圖素電極之第一主動元 件:及用於驅動第一主動元件之間邊 驅動電路,全部係提供在相同的基體 上,其中:
- 15. 在基體上提供一影像感測器,包含一 光接收單元,具有光電轉換元件,及 第二主動元件,連接至光電轉換元 件;及用於驅動第二主動元件之驅動 電路;
- 20. 該圖素矩陣具有第一主動元件,形成

失有技術

5.

7

在基體上,第一絕緣膜,覆蓋第一主動元件,光遮蔽膜,形成在第一絕緣膜,形成在先遮蔽膜上,第二絕緣膜,形成在先遮蔽膜上,及圖素電極,形成在第二絕緣膜上,且經由形成在第一與第二絕緣膜中的接觸孔而連接至第一主動元件;

該光接收單元具有第二主動元件,形成在基體上,第一絕緣膜覆蓋第二主動元件,下電極,形成在第一絕緣膜上,且由與光遮蔽膜相同的膜做成,光電轉換層,形成在下電極上,及透明電極,形成在光電轉換層上,且由與圖素電極相同的膜做成。

- 4.如申請專利範圍第3項之裝置,其中該 第一與第二主動元件是薄膜電晶體, 且該周邊驅動電路與該驅動電路是由 薄膜電晶體製成。
- 5.一種製造主動矩障顯示裝置之方法, 此主動矩陣顯示裝置包含:

一圖素矩陣,具有圖素電極,排列成 矩陣形狀,及第一主動元件,連接至 圖素電極:

周邊驅動電路,用於驅動第一主動元件;及

一影像感測器,包含一光接收單元, 具有光電轉換元件,及第二主動元件,這接至光電轉換元件,及用於驅動第二主動元件之驅動電路,全部係形成在相同的基體上,

該方法包含:

第一步驟,製造該第一主動元件、該 第二主動元件、該周邊驅動電路及該 驅動電路;

第二步顯,形成第一絕緣膜,用於覆 35. 蓋至少該第一主動元件及該第二主動 元件;

第三步驟,形成一導電膜於第一絕緣 膜上; 4

第四步驟,成型導電膜,以形成光遮 蔽膜,用於遮蔽來自連接至該第二主 動元件的下電極及該第一主動元件之 光:

 第五步驟,形成一光電轉換層於下電 極上;

> 第六步驟,形成第二絕緣膜於光遮蔽 膜上:

第七步驟,形成一透明導電膜,用於 10. 覆蓋至少光電轉換層及第二絕緣膜: 及

> 第八步驟,成型透明導電膜,以形成 圖索電極,連接至該第一主動元件及 與光電轉換層接觸的透明電極。

15. 6.如申請專利範圍第5項之方法,其中該 第一與第二主動元件是薄膜電晶體, 且該周邊驅動電路與該驅動電路是由 薄膜電晶體製成。

圖式簡單說明:

20. 第一圖為依據本發明之第一實施例 的元件基體之前視圖;

> 第二圖為依據本發明之第一實施例 的元件基體之剖面圖:

第三圖A至第三圖D為圖形,用於 25. 說明製造依據本發明之第一實施例的元 件基體之方法;

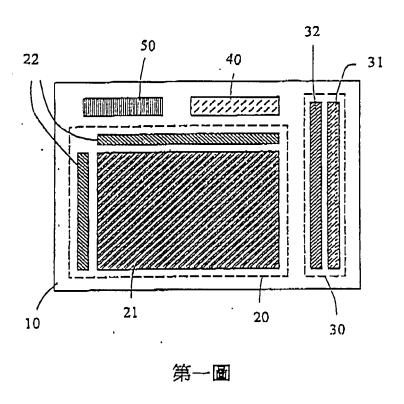
第四圖 A 至第四圖 D 為圖形,用於說明製造依據本發明之第一實施例的元件基體之方法:

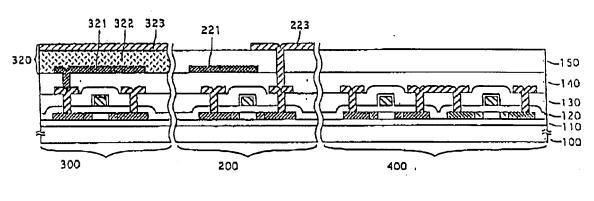
30. 第五圖 A 至第五圖 C 為圖形,用於 說明製造依據本發明之第一實施例的元 件基體之方法;

第六圖為依據本發明之第二實施例的元件基體之剖面圖;

35. 第七圖為依據本發明之第三實施例的元件基體之前視圖;及

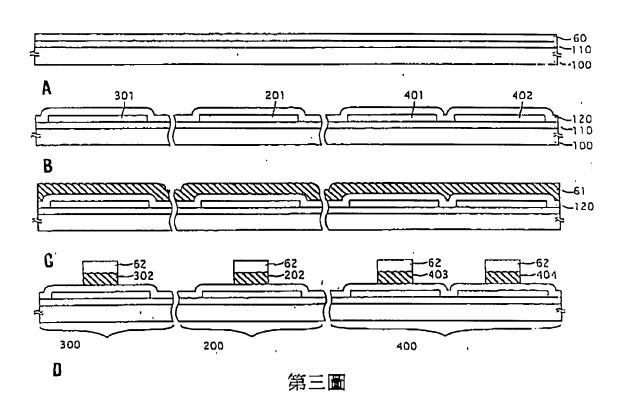
第八圖為依據本發明之第四實施例 的元件基體之剖面圖。 (3)

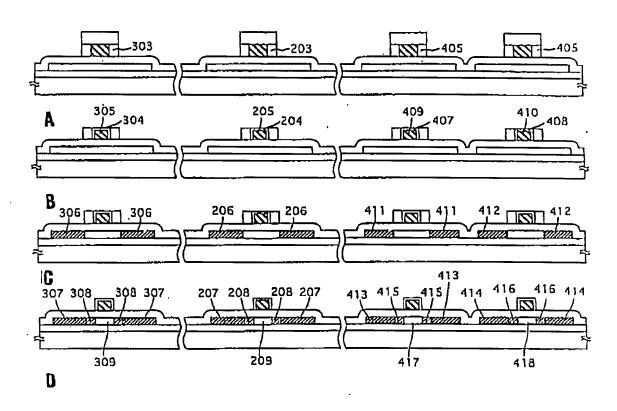




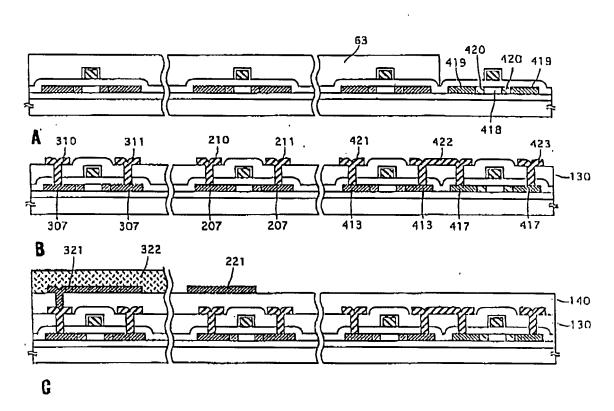
第二圖

(4)



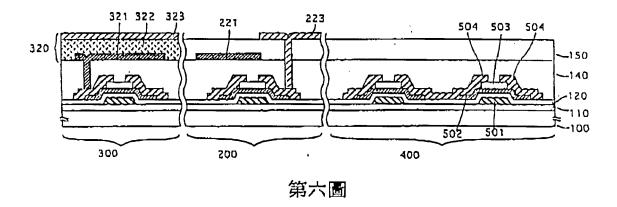


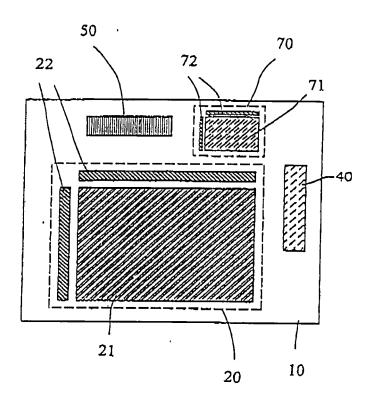
第四圖



第五圖

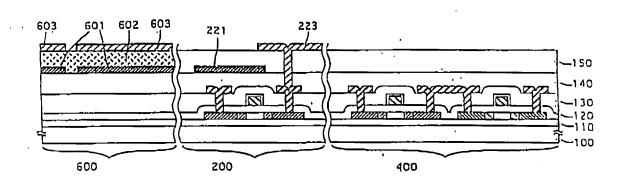
(7)





第七圖

(8)



第八圖

公告本 \$42/05/80號初審引證附件

中計日期 87 年 8 月 25 日 章 战 87110257

A4 C4

附件隨文附發

444265

(н	以上各個由	本局填註)
		後明 專 利 説 明 書 析型 專 利 説 明 書
一、發明	中文	主動矩陣顯示裝置及其製造方法
新型石品	英文	Active matrix display device and method of manufacturing the same
	姓 名	(1) 張宏勇 (2) 坂 名 真之
	四兵	(1) 日本 ② 日本 (1) 日本國神奈川縣厚木市長谷三九八番地
一、創作へ	住、居所	半導体能源研究所股份有限公司内 ② 日本國神奈川縣厚木市長谷三九八番地 半導体能源研究所股份有限公司内
	姓 名 (名稱)	(1) 半導盤能源研究所股份有限公司 株式会社半導体エネルギー研究所
三、中詩人	图 籍 住、居所 (事務所)	
	代表人姓名	

經濟部中央操經局員工消費合作社印製

情先因情价面之注意事項再填写本页各個

絘

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

H 444265

A5 B5

四、中文任明前委(任明之名称: 主 勁 矩 陣 顯 示 裝 置 及 其 製 造 方 法

在集積有周邊驅動電路之主動矩陣顯示裝置中,在與圖素矩陣及周邊驅動電路相同的基體上提供一影像感測器・影像感測器形成在具有圖素電極的基體上,圖素 TFT 連接至圖素電極及 CMOS-TFT 以驅動圖素 TFT · 影像感測器之光接收單元具有光接收元件及光接收 TFT · 影像感測器之光接轉換層·於相同的步驟中製造這些 TFT · 光接收元件之下電極及透明電極,是藉著成型與光遮蔽膜相同的膜且圖素電極攝設於圖素矩陣中而製成。

英文登明摘奏(登明之名稱: ACTIVE MATRIX DISPLAY DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

In an active matrix display device integrated with peripheral drive circuits, an image sensor is provided on the same substrate as a pixel matrix and peripheral drive circuits. The image sensor is formed on the substrate having pixel electrodes, pixel TFTs connected to the pixel electrodes and CMOS-TFTs for driving the pixel TFTs. The light receiving unit of the image sensor has light receiving elements having a photoelectric conversion layer and light receiving TFTs. These TFTs are produced in the same step. The lower electrode and transparent electrode of the light receiving element are produced by patterning the same film as the light shielding film and the pixel electrodes arranged in the pixel matrix.

(诗先阅读背面之注意事项再填写本页各类)

444265

(由本局提為)

承姘人代码: 頻: 大 IPC分類: À6 **B6**

本案已向:

中請專利,申請日期: 因(地区)

棠说:

•□有 □無主派優先權

日本

1997 年 7月 1日

9-191775

回有主張優先權

有简微生物已寄存於:

· 寄存日期:

經濟部中央標準局月工消黃合作社印製

功先間債分面之注意事項再填寫本頁.

五、發明説明(1

1、發明背景:

本發明係關於一種主動矩陣顯示裝置,包含:一圖素 矩陣,及形成在相同基體上的周邊驅動電路·本發明亦關 於其製造方法。

2、相關技藝之敘述:

最近已密集地研究所謂"聚砂工下工"之使用多品砂工下工之技術。如此使得可以製造驅動電路,例如使品的大工之移位暫存器電路,並植入主動矩阵液品面板包含圖素部份及驅動圖素部份及驅動圖素部份及驅動圖素部份及驅動圖素部份及驅動圖素部份及驅動圖素部份及驅動圖素部份及驅動圖素部份及驅動圖素部份及驅動圖素部份及驅動圖素部份及驅動圖素部份及驅動圖素部份及驅動圖素部份及重量減小,且可使用於例如個人電腦之價格、尺寸及重量減小,且可使用於例如個人電腦、行動電話、錄影機及數位相機與可攜式設備之資訊設備的顯示裝置。

最近已實施具有比筆記型個人電腦更高的可攜帶能力之口袋型小可攜式資訊處理終端裝置,且在這些裝置的顧示裝置中使用主動矩陣液晶面板。雖然此一資訊處理終端裝置能以一觸筆而從顯示裝置輸入資料,需要例如掃描器或數位相機之周邊裝置以輸入紙上的影像資訊或字元與圖形資訊。所以,喪失了資訊處理終端裝置之可攜帶能力。此外,使用者負有需購買此一周邊裝置的經濟負擔。

在電傅會職系統、TV電話、網際網路終端等等的顯示裝置中亦使用主動矩陣顯示裝置。這些系統與終端設有一照相機,以拾取使用者或其它人的影像,及它們的顯示

坊先門坊計面之注也事項再以再本頁

五、發明説明(2

裝置,且照相機單元被做成分開的模組。

發明節要:

本發明之目的在於提供一種智慧型顯示裝置,其可解 決上述問題並具有影像拾取功能及顯示功能,藉著提供一 影像感測器於具有圖素矩陣及周邊驅動電路形成於其上的 基體。

本發明之另一目的在於以低價格製造一智慧型顯示裝 置,其中影像感測器或/及太陽電池在構造及製造處理上 可與圖素矩陣與周邊驅動電路相容。

欲解決以上問題,依據本發明的第一個觀點,提供一 租主助矩陣顯示裝置,包含一圖素矩陣, 具有圖案電極排 列 成 矩 陣 形 狀 , 及 第 一 主 動 元 件 , 運 接 至 圖 索 電 極 ; 及 周 邊驅 助電路,用於驅動第一主動元件,全部係設於相同的 基體上,其中

影像感測器包含一光接收單元,具有光電轉換元件, 及第二主動元件,連接至光闡轉換元件,且用於驅動第二 主動元件之驅動電路係設在基體上;且

各光電轉換元件具有第一電極、形成在第一電極上的 光電轉換層、及形成在光電轉換層上的第二電極,第一及 第二種極係由相同的膜做成形成在圖素矩陣上的導電膜・

依據本發明的第二個觀點,提供一種主動矩陣顯示裝 置,包含圖素矩陣,具有圖素電極排列成矩陣形狀,及第 一主動元件,連接至圖素電極;及用於驅動第一主動元件 4 444265

A7 B7

五、發明说明(4)

一圖素矩陣,具有圖素電極,排列成矩陣形狀,及第 一主動元件,連接至圖素電極;

周邊驅動電路,用於驅動第一主動元件;及

一影像感测器,包含一光接收單元,具有光電轉換元件,及第二主動元件,連接至光電轉換元件,及用於驅動 第二主動元件之驅動電路,全部係形成在相同的基體上,

此方法包含:

第一步驟,製造第一主動元件、第二主動元件、周邊 驅動電路及驅動電路:

第二步驟,形成第一絕緣膜,用於覆蓋至少第一主動元件及第二主動元件;

第三步驟,形成一導電膜於第一絕緣膜上:

第四步驟,成型導電膜,以形成光遮蔽膜,用於遮蔽來自連接至第二主動元件的下電極及第一主動元件之光:

第五步驟,形成一光電轉換層於下電極上;

第六步驟,形成第二絕緣膜於光遮蔽膜上;

第七步驟,形成一透明導**這**膜,用於覆蓋至少光電轉換曆及第二絕緣膜;及

第八步骤,成型透明導電膜,以形成圖素電極,連接至第一主動元件及與光電轉換層接觸的透明電極·

從以下敘述運同參見附圖,將更明顯看出本發明之上 並及其它目的、特徵與優點。

圖形之簡要敘述:

请先的请背面之注意事项再将巧木**万**

附圈中:

圆 1 爲 依 據 本 發 明 之 第 一 實 施 例 的 元 件 基 體 之 前 視 圓

1 444265

圖 2 爲依據本發明之第一實施例的元件基體之剖面圖

圖3A至3D爲圖形·用於說明製造依據本發明之第 一 實 施 例 的 元 件 基 體 之 方 法:

固 4 A 至 4 D 爲 圖形,用於說明製造依據本發明之第 實施例的元件基體之方法:

圖 5 A 至 5 C 爲 圖 形 · 用 於 說 明 製 造 依 據 本 發 明 之 第 一質施例的元件基體之方法;

圖 6 爲依據本發明之第二實施例的元件基體之剖面圖

圈 7 爲 依 據 本 發 明 之 第 三 實 施 例 的 元 件 基 體 之 前 視 圈 ; 及

圖 8 爲 依 據 本 發 明 之 第 四 實 施 例 的 元 件 基 體 之 剖 面 圖

主要元件對照

元件基體 1 0

顯示裝置 2 0

2 1 岡 素 矩 陣

周邊驅動電路 2 2

線性感測器單元 3 0

经济部中央保保的員工治費合作礼印製

5 444265

光接收單元驅動電路

3 3 影像感測器

40 控制電路

50 出口端單元

60 多晶矽膜

6 1 鋁膜

6 2 抗蝕罩

70 區域感測器單元

71 光接收矩陣

72 光接收單元驅動電路

100 基體

120 開絕綠膜

140 第一絕綠膜

150 第二絕緣膜

200 第一主動元件

201 半導體層

202 電極閩案

203 陽極氧化物膜

204 密陽極氧化物膜

221 光遮蔽膜

2 2 3 圆素電極

-9-

(坊先問坊背面之注意事項再填寫本页)

_	五、	發	5明	説明(7)	
	3	0	0	第二主勋元件	
	3	Ò	1	半導體層	
	3	0	2	碱 極 圖 案	
	3	0	3	陽極氧化物膜	
	3	0	4	密陽極氣化物膜	
	3	0	5	闹極 .	
	3	2	0	光電轉換元件	
	3	2	1	下電極	
	3	2	2	光電轉換層	
	3	2	3	透明電極	
	4	0	0	主勁元件	
	4	0	1	半導體層	
	4	0	2	半導體曆	
	4	0	3	超極 圖案	
	4	0	4	12 極 日 集	
	4	0	5	陽 極 氧 化 物 膜	
	4	0	6	陽極氧化物膜	
	4	0	7	密陽極氧化物膜	
	4	0	8	密陽極氧化物膜	
	4	0	9	岡 極	
	4	1	0	閛 極	
	6	Ō	0	太陽能電池	

較 佳 實 施 例 之 詳 細 敘 述:

經河部中北條深的其工消費合作社印製

訪先開頭背面之注意事項再填寫本頁

A7 B7

五、發明説明(8)

参見圖 1 與 2 ,將敘述一周邊電路集積的主動矩陣照示裝置,包含一接觸型影像感測器,依據本發明之較佳實施例而集積地形成。圖 1 爲本發明之實施例的元件基體 1 0 之前視圖,且圖 2 爲元件基體 1 0 之剖面圖。

如圖1所示,圖素矩陣21具有圖索電極排列成矩陣形狀,及主動元件,連接至圖索電極,與用於驅動圖案矩陣21之周邊驅動電路22形成在相同的基體上。此外,在元件基體10上亦形成影像感測器33,包含一光接收單元31,具有光電轉換元件,及連接至光電轉換元件之第二主動元件:及用於驅動光接收單元31之驅動電路32。

如圖2所示,圖素矩陣21包含第一主動元件200,形成在基體100上,第一絕緣膜140,覆蓋第一主動元件200,一光遮蔽膜221,形成在第一絕緣膜140上,第二絕緣膜150,形成在光遮蔽膜221上,及圖素電極223,形成在第二絕緣膜150上,且電氣地連接至第一主動元件200。

影像感測器 3 0 之光接收單元 3 1 包含第二主動元件 3 0 0 · 形成在基體 1 0 0 上,第一絕緣膜 1 4 0 · 覆蓋第二主動元件 3 0 0 · 及光髓轉換元件 3 2 0 · 形成在第一絕緣膜 1 4 0 上,且連接至第二主動元件 3 0 0 · 各轉換元件 3 2 0 是由下電極 3 2 1、光電轉換層 3 2 2 及透明電極 3 2 3 所組成。

- 11 -

先問法背面之注意事項再填写本頁

五、發明説明(g)

單元 3 1 之主動元件 3 0 0 、及排列於驅動電路 2 2 與驅動電路 3 2 中的主動元件 4 0 0 可由TFT製成・

這些主動元件200、300、400是同時經由相同的製造方法製成。在完成主動元件200、300、400之後,形成光遮蔽膜221、圖素電極223及光電轉換元件320。光電轉換元件320之下電極321是由與光遮蔽膜221相同的膜製成,且與光遮蔽膜221同時形成。透明電極323是由與圖素電極223相同的膜製成,且與圖素電極223相同的膜製成,且與圖素電極223

所以,除了光電轉換層 3 2 2 的製造方法外,本發明之元件基體 1 0 的製造方法是與製造習知主動矩陣顯示裝置之方法相同。所以,不需要在設備上的新投資,可製造本發明之主動矩陣顯示裝置。結果,可以降低主動矩陣顯示裝置之製造成本。此外,由於顯示裝置與影像感測器單元係形成在相同的基體上,可以減小裝置之尺寸及重量。

實施例1

以下將敘述依據本發明之實施例1之周邊電路集積的主動矩陣顯示裝置,其中接觸型影像感測器係一體地形成在元件基體上。

圖 1 為本發明之實施例的元件基體 1 0 之前視圖·如圖 1 所示,元件基體 1 0 具有一顯示裝置 2 0 ,線性感測器單元 3 0 ,控制 電路 4 0 及出口端單元 5 0 。 圖 2 為元件基體 1 0 之剖面圖。此實施例中,排列於元件基體 1 0

1 444265

經河部中央禄华為其工治於合作社印製

A7 B7

五、發明説明(10)

上的主動元件是由TFT製成・

線性感測器單元 3 0 具有一光接收單元 3 1 ·包含光電轉換元件 3 2 0 · 及光接收 T F T 3 0 0 ,連接至排列成列的光電轉換元件 3 2 0 ;及用於驅動光接收 T F T 3 0 0 之光接收單元驅動電路 3 2 ·

光電轉換元件320包含一下電極321,連接至光接收TFT300,一光電轉換層322,形成於下電極321上,及一透明電極323,形成於光電轉換層322上。

控制電路 4 0 控制顯示裝置之周邊驅動電路 2 2 及光接收單元驅動電路 3 2 。 周邊驅動電路 2 2、光接收單元驅動電路 3 2 及控制電路 4 0 是由 C M O S - T F T 4 0 0 組成,用於構成一移位暫存器等等。

出口端單元50是一端子,用於連接顯示裝置20與線性感測器單元30至外部電線。

本發明之實施例的主動矩陣顯示裝置使得可顯示由線性感測器單元30所讀取的影像資料,而不需要元件基礎

· 抗先因抗行面之注意事項再填巧本页

五、發明説明(11)

1 0 之外部電路的處理·控制電路 4 0 輸出一控制信號例如時間信號至光接收單元驅動電路 3 2。根據控制信號,光接收單元驅動電路 3 2。根據控制信號,光接收單元驅動電路 3 2 0 所產生的電荷從線性感測器單元 3 0 被輸出至控制電路 4 0,作爲此切換操作之影像信號·控制電路 4 0 產生周邊驅動電路 2 2 控制信號於顯示裝置上。根據控制信號,周邊驅動電路 2 2 驅動圖素矩 2 1 以顯示由線性感測器單元 3 0 所讓取的影像資料。

多見圖 3 至 5 ,随後將敘述製造元件基體 1 0 之方法。如圖 3 A 所示,基膜 1 1 0 係形成在透明基體 1 0 0 的 整個表面上。可使用玻璃基體或石英基體作爲透明基體 1 0 0 。藉由電漿 C V D 方法形成厚度爲 2 0 0 n m 之氣化矽膜作爲基膜 1 0 0。

随後,藉由電漿CVD方法形成厚度為55nm的非晶矽膜,並曝露於準分子質射光以形成多晶矽膜60。特別是對於增加CMOS-TFT400之移動能力,此結晶步驟是重要的。可使用所謂SPC之熱結晶方法、照射紫外線之RTA方法、使用熱結晶及以質射光退火的方法等等來結晶非晶矽膜(圖3A)。

然後多晶矽膜 6 0 被成型以形成岛狀半導體 層 3 0 1、2 0 1、4 0 1 與 4 0 2、用於形成 T F T 2 0 0、

300、400之源區、汲區與通道形成區・然後形成用於覆蓋這些半導體層301、201、401與402的

五、發明説明(12)

關絕緣膜 1 2 0 · 使用矽烷 (Si H 4) 與 N 2 O 作為原料 氣體,藉由電漿 C V D 方法形成厚度為 1 2 0 n m 的 刷 絕 綠 膜 1 2 0 ·

然後藉由職射方法形成厚度爲300nm的鋁膜61
・欲抑制異常析出(hillock)或觸體電極(whisker)的產生,在鋁膜61中含有0・1至0・2重量百分比的鈧(Sc)或釔(Y)(圖3B)・

在鋁膜 6 1 的表面上形成具有密膜特性的陽極氧化物膜(未示)。欲形成陽極氧化物膜,在含有 3 % 酒石酸的乙二醇溶液中,於作爲陽極的鋁膜 6 1 與作爲陰極的鉑之間施加電流。藉著施加電壓而控制陽極氧化物膜之厚度。在本發明之實施例中,陽極氧化物膜之厚度爲 1 0 n m。

然後形成一抗蝕單62,且成型鋁膜61以形成電極 圖案202、302、403與404。先前形成的密陽極氧化物膜(未示)是要改善鋁膜61與抗蝕罩62之間 的附著(圖3C)。

再度執行陽極氧化以分別在電極圖案 2 0 2、3 0 2、4 0 3 與 4 0 4 的側表面上,形成多孔陽極氧化物膜2 0 3、3 0 3、4 0 5 與 4 0 6,如 圖 4 A 所示。在具有濃度 3 %的 草酸之水溶液中,藉著於作爲陽極的電極圖案 2 0 2、3 0 2、4 0 3、4 0 4 與作爲陰極的鉑之間施加寬流而執行此陽極氧化步驟。藉著電壓的施加時間而可以控制各陽極氧化物膜 2 0 3、3 0 3、4 0 5 與 4 0 6 的厚度。使用陽極氧化物膜 2 0 3、3 0 3、4 0 5 與

五、發明説明(13)

405與406,而以自動對齊的方式在半導體層中形成低濃度雜質區(圖4A)

在以專用釋放液移除抗蝕單62之後,再度執行陽極氧化步驟,以分別在電極圖案202、302、403、404周囿形成密陽極氧化物膜204、304、407、408。在上述陽極氧化步驟中沒有被陽極氧化的電極圖案202、302、403、404分別作用爲隔極205、305、409與410。在閘極205、305、409與410周圍形成的密陽極氧化物膜204、304、407與408分別作用來保護閘極。此外,以自助對齊的方式,可藉著這些陽極氧化物膜而形成偏移構造(圖4B)。

在移除多孔陽極氣化物膜203、303、405與406之後,再度藉由離子摻雜方法來摻雜P離子。摻雜條件包括1×10¹¹/cm²的劑量及70kv的加速蟹壓。結果,在兩個摻雜步驟中已被植入P離子的區域

207、307、413與414變成N型高濃度雜質區

先問該背面之注意事項再填寫本頁

五、發明説明(14)

·且在圖4D所示的第二接雜步驟中已被植入P雕子的區域208、308、415與416變成N型低濃度雜質區。在兩個接雜步驟中沒有被植入P雕子的區域209、309、417與418變成通道形成區域(圖4D)。

如國 5 A 所示,欲將 C M O S 一 T F T 4 0 0 的半導體 6 4 0 2 中的 N 型雜質區域改變成 P 型,其它的半導體 6 被覆蓋以一抗蝕單 6 3。在此狀態中,藉由離子摻雜方法,植入用於提供 P 型導電性之砌離子。摻雜條件包括 2 x 1 0 1 5 / c m 2 的劑量及 6 5 k v 的加速電壓。結果,N 型雜質區域 4 1 4 與 4 1 6 分別被改變成 P 型雜質區域 4 1 9 與 4 2 0。然後,執行雷射退火以激活摻雜的磷離子與砌離子(圖 5 A)。

如圖 5 B 所示,形成第一中間層絕緣膜 1 3 0 ,且形成到達 N 型高濃度雜質區域 2 0 7、3 0 7、4 1 3 與 P 型雜質區域 之接觸孔。隨後,形成金屬膜,且金屬膜被成型以形成髓線 2 1 0、2 1 1、3 1 0、3 1 1、4 2 1、4 2 2 段 4 2 3。欲使 T F T 4 0 0 具有 C M O S 構造,使用簡線 4 2 2 以將 N 型高濃度雜質區域 4 1 3 連接至P型雜質區域 4 1 7。

此實施例中,第一中間層絕緣膜 1 3 0 是一 5 0 0 n m 厚的 氮化矽膜。可使用氧化矽膜或氮化矽膜作為第一中間層絕緣膜 1 3 0 · 它可以是由這些絕緣膜構造的多層膜。

在此實施例中藉著孤射方法而形成由鈦灰、鋁膜、鈦

- 17 -

五、發明説明(15)

膜構成的發膜,作爲用於形成電線210、211、310、311、421、422與423的金屬膜。這些膜的厚度分別爲100nm、300nm、100nm

經由上述 C M O S 處理 (國 5 B) ,同時完成 國素 T F T 2 O O 、光接收單元 T F T 3 O O 、 C M O S -T F T 4 O O ・

如圖 5 C 所示,形成用於覆蓋 T F T 2 0 0、3 0 0、4 0 0 之第二中間層絕緣膜 1 4 0。第二中間層絕緣膜 1 4 0。第二中間層絕緣膜 1 4 0。 0 是一樹脂膜,其藉著消除下曆的不規則表面。由聚醯亞胺、聚醯胺、聚醯胺胺,以避成一平間曆絕緣膜 1 4 0 之表面曆可以是一樹脂膜,以達成一平坦表面,且其下曆可以是由無機絕緣材料例如氧化矽、氮化矽、氮化矽等等的單層或多曆。在此實施例中,形成厚度爲 1 4 0。

然後導電膜被成型以形成連接至光接收TFT3_00 的下電極312與圖素TFT200之光遮蔽膜221。 可使用鈦與鉻以形成此導觸膜。

含有氫且作用爲光電轉換層322之非晶矽膜(在下

- 18 -

先囚执行而之注意事項再填乃本页

五、發明說明(16)

文中稱爲 " a - S i, : H 膜 ")形成在基體的整個表面上 · 然後膜被成型使得只有 a - S i : H 膜保留在光接收單 元 3 2 1 中 · 以形成光键轉換層 3 2 2 (圖 5 C) 。

如圖 2 所示,形成第三中間層絕綠膜 1 5 0。 跟好由 例如聚鹽亞胺、聚醯胺、聚醯亞胺醯胺或丙烯醯基之樹脂 做成用於形成第三中間層絕緣膜150的絕緣膜・另一種 方式,第三中間曆絕綠膜150的表面層可以是在樹脂膜 之上,且其下層可以是由無機絕緣材料例如氧化矽、氮化 矽、氮氧化矽等等的單層或多層。在此實施例中,在基體 的整個表面上形成厚度為 0 · 5 μ m 的聚醯亞胺層作爲絕 **級膜**。

在聚歷亞胺膜形成之後,執行成型·藉此成型,光電 轉換層 3 2 2 上的聚醯亞胺膜被移除,且餘留的聚醯亞胺 膜被做成第三中間層絕緣膜150。

到達電線211之接觸孔被進一步形成於第三與第二 中間 層 絕 綠 膜 1 4 0、 1 5 0 中。 此 實 施 例 中, 使 用 乾 蝕 刻方法來成型。使用具有95;5之02/CF4混合比的 O 2 與 C F 4 之混合氣體作爲蝕刻氣體,以達到 a - S i: H 膜 (光 電 轉 換 層 3 2 2) 對 聚 鹽 亞 胺 膜 (第 二 與 第 三 中 間層絕緣膜140,150)的充分蝕刻選擇比·當 a — Si:H.膜對聚醯亞胺膜的選擇比不夠且蝕刻 a - Si: H 膜時,除了蝕刻的 a - S i : H 膜量之外,可形成厚的 a - S i : H 膜。

上述成型的手段並不限於乾蝕刻方法,且可以是任何

- 19 -

计先四册打面之注意事項再填写本頁

打

五、發明説明(17)

手段,只要它能成型第二與第三中間層絕緣膜140與150,且形成接觸孔而不會影響光電轉換層322。

随後,在基體的整個表面上形成透明等確膜,透明等電膜被成型以形成連接至圖索 T F T 2 0 0 的 國索館極 2 2 3 ,及光電轉換元件 3 2 0 的透明電極 2 2 3 。透明等電膜可由 I T O (銀錫氧化物)或 S n O z 製成。在此實施例中,形成 1 2 0 一 n m 厚的 I T O 膜作為透明等電膜(圖 2)。

如圖 1 與 2 所示的元件基體 1 0 是經由以上方法完成。在此實施例中,於相同的基體上形成用於控制以顯示由線性感測器單元 3 0 所買取的影像資料之控制電路 4 0 與接觸型線性感測器單元 3 0。所以,即使當功能數目增加時,裝置的體積也不會變大。

可使用習知的主動矩陣顯示裝置之製造方法與設備來製造線性感測器單元 3 0 ,因而在設備上不需要新的投資
・所以,能以低價格來提供多功能的顯示裝置。

由於在相同的基礎上提供用於讀取紙上的字元資訊與圖形資訊之接觸型影像感測器與影像顯示裝置,此實施例的顯示裝置適於使用作爲可攜式的資訊處理裝置例如文字處理機、筆記型個人電腦與行動電腦的顯示裝置。

此實施例中,TFT2000、300、400與光電轉換元件320的製造順序會大大地影響TFT之特性與光電轉換元件之特性。欲改善電特性,例如TFT之移動率,對於半導體層需要結晶與退火步驟及進一步氫化作用

- 20 -

(坊先因汝外面之注意事項再填写本百

五、發明説明(18)

· 然而, 這些處理可以使光電轉換層 3 2 2 的 a - S i : H 結晶或去氫, 因而降低轉換效率。

所以在此實施例中,於完成工FT200、300、400之後,形成光電轉換元件320以使光電轉換元件與TFT之特性最佳化·藉著此製造順序,線性感測器單元30可由光接收TFT300與光電轉換元件320構成的整合結構製成,因而可以節省空間。

實施例2

在實施例 1 中,圖索 T F T 2 0 0 · 光接收元件 3 0 0 與形成驅動 超路和控制 超路的 C M O S - T F T 4 0 0 局頂閘型 T F T · 在實施例 2 中,這些 T F T 是一底閘型 T F T · 圈 6 是此實施例的元件基體之剖面圖。圖 6 中,與圖 1 相同的参考符號代表相同或對應的元件。欲 消除複雜性,只敘述代表 T F T 滿造之参考符號的 C M O S - T F T 4 0 0 ,而非具有相同的構造之其它 T F T。

此實施例之底關TFT具有一關極501,形成在基際110上,半導體層520,形成在開絕緣膜120上,通道停止層503,形成在半導體層502的通道形成區上,及電線504,連接至半導體層。

製造此實施例的底閘 T F T 之方法是一習知的製造方法,如同實施例 1 ,全部 T F T 2 0 0 、 3 0 0 與 4 0 0 是以此方法同時製成。

五、發明説明(19)

机

實施例3

實施例1中,接觸型線感測器設在元件基體10上的實施例3中,提供一區域感測器,具有光電轉換元件排列成矩陣形狀。圖7是此實施例的元件基體10之頂面圖。圖7中,與圖1相同的的參考符號代表相同或對應的構件

如圖7所示,顯示裝置20、控制電路40與出口端單元50係形成在元件基體10上,如同實施例1,且區域感測器單元70進一步形成在基體10上。此實施例的元件基體之剖面圖是與圖1或圖6相同。

區域感測器單元 3 0 具有光接收矩陣 7 1 及光接收單元驅動電路 7 2 · 在光接收矩陣 7 1 中,實施例 1 中所示的光電轉換元件 3 2 0 被二維地排列成矩陣形狀,且排列連接至光電轉換元件 3 2 0 之光接收 T F T 3 0 0 。兩個光接收單元驅動電路 7 2 一起地掃描光接收矩陣 7 1 以產生影像資料。

當此實施例之元件基體 1 0 被做成一模組時,提供例如透鏡之光學裝置以面向區域感測器單元 7 0。由於被光學裝置還原的影像被投影至區域感測器 7 0 並被偵測,可以拾取一動態影像。

此實施例中,圖素矩陣21的圖素電極223之排列可與光接收矩陣71之光電轉換元件320的排列相同,此情形中,由於圖素電極223的位址對應光接收單元的

先队债计面之注意事项再填写本页

B7

五、發明説明(20)

位址,由區域感測器單元偵測的影像資料可由控制電路 . 4 0 以高速處理,以被顯示在顯示裝置 2 0 上。

例如,當圖繁矩陣 2 1 之圖繁的數目是 V G A 標準 6 40×480,則圖素電極的面積是10μm x 10μm · 當光接收矩陣71之單元的數目是640x480時, 單元的面積是6 · 4 m m x 4 · 8 m m · 所以,區域感測 器 單 元 7 1 可 被 集 積 在 主 動 矩 陣 顯 示 裝 置 的 元 件 基 體 1 0 • 上•

由於在此實施例中集積地提供包含顯示裝置與區域感 測器單元 7 0 之影像拾取装置,本發明之裝置適合使用於 顯示裝置,具有電傳職事系統、TV電話、網際網路終端 等 等 之 通 訊 功 能 ・ 例 如 ・ 使 用 者 之 影 像 可 被 區 域 感 測 器 單 元70拾取,並被傳送至另一方的終端,而使用者正在看 著 顋 示 裝 置 上 從 另 一 方 的 終 端 被 傳 送 之 影 像 ・ 於 是 ・ 能 以 雙向來通訊動態的影像。

實施例 4

在實施例1至3中,敘述於元件基體上設置影像感測 器之例子。在實施例4中,敘述一例子,其中以太陽能電 池來取代影像感測器。圖8是此實施例的元件基體之剖面 圖。圖8中,與圖2相同的參考符號代表相同或對應的構 件,其是以與實施例1相同的方法來製造,且設置太陽能 電池 6 0 0 以取代光接收 T F T 3 0 0 與光霞轉換元件 3 2 0 •

打

五、發明説明 (21)

國案 T F T 2 0 0 與 C M O S - T F T 4 0 0 首先由實施例 1 所示的方法完成。在此點,不需要被成型的膜亦被形成在一部份的太陽能電池 6 0 0 上。亦即,形成基膜1 1 0 、隔絕綠膜 1 2 0 與第一中間曆絕綠膜 1 3 0。

随後,在基體 1 0 0 的整個表面上形成第二中間層絕緣膜 1 4 0。在第二中間層絕緣膜 1 4 0 上形成一導電膜。在此實施例中,藉著濺射方法而形成 2 0 0 一 n m 厚的鈦膜作爲導電膜。導電膜被成型以形成圖素 T F T 之光遮蔽膜 2 2 1 與太陽能電池之後電極 6 0 1。後電極 6 0 1 级成型爲一皮帶。可使用鈦膜或鉻膜作爲後電極 6 0 1 级比遮蔽膜 2 2 1 之後電極 6 0 1。

然後形成光電轉換層602。從例如本質a-Si: H之半導體做成光電轉換層602,矽具有PIN接面或 SiGe。在此實施例中,形成a-Si:H膜作爲光電 轉換層602。此a-Si:H膜被成型以形成光電轉換 層602,藉著將其只留在太陽能電池600上。

然後形成中間層絕綠膜 1 5 0 · 首先在基體的整個表面上形成聚醯亞胺膜並成型,且光電轉換層 3 2 2 上的一部份聚醯亞胺層被移除以形成第三中間層絕綠膜 1 5 0 · 此外,在第二與第三中間層絕緣膜中形成到遼電線 2 1 1 之接觸孔。

在此實施例中,使用乾蝕刻方法來成型。使用具有 95:5之O2/CF4混合比的O2與CF4之混合氣體作 為蝕刻氣體,以達到 a - Si:H膜(光電轉換層602

打

-)對聚醯亞胺膜(第二與第三中間層絕緣膜140・
- 150)的充分触刻選擇比·當a-Si: H 膜對聚醯亞胺膜的選擇比不夠且蝕刻a-Si: H 膜時·除了蝕刻的a-Si: H 膜量之外,可形成厚的a-Si: H 膜。

上述成型的手段並不限於乾蝕刻方法,且可以是任何手段,只要它能成型第二與第三中間曆絕緣膜 1 4 0 與 1 5 0 , 且形成接觸孔而不會影響光電轉換曆 3 2 2 •

阻後,在基體的整個表面上形成透明導電膜,透明導電膜被成型以形成連接至圖素 T F T 2 0 0 的圖索電極 2 2 3 。透明導電膜可由 I T O 或 S n O 2 製成。在此實施例中,形成 1 2 0 ~ n m 厚的 I T O 膜作為透明導電膜。

太陽能電池 6 0 0 的終端單元透明電極 6 0 3 運接至相鄰的後電極 6 0 2。由於使用具有低導電係數的 a - S i : H 層作爲此實施例中的光電轉換層 6 0 2 · 對於各電池並沒有分割光電轉換層 6 0 2。然而,當使用具有高導電係數的 a - S i : H 層時,則需要分割光電轉換層 6 0 2 之步驟。

經由以上方法完成圖 8 所示的元件基體·由於此實施例中的太陽能電池 6 0 0 是與處理中的圖索矩陣相容,除了製造光電轉換層 6 0 2 的方法之外,可使用習知的主動矩陣顯示裝置之製造方法與設備,因而在設備上不需要新的投資。所以,能以低價格來提供多功能的顯示裝置。

在此實施例中,只有新提供太陽能電池 6 0 0 。然而

请先阅请背面之注志事項再填写本页)

άŢ

五、發明説明 (23)

,可提供實施例 1 之線性感測器單元 3 0 及實施例 3 的區域感測器單元 7 0 運同太陽能電池 6 0 0 · 在此情形中,當以相同的步驟來製造光接收單元之光電轉換元件 3 2 0 的光電轉換層 3 2 2 及太陽能電池 6 0 0 之光電轉換層 6 0 2 時,可降低製造步驟之數目。在此情形中,以相同於圖素 T F T 2 0 0 之光遮蔽膜的步驟,來製造光電轉換元件 3 2 0 的下電極 3 2 1 及太陽能電池 6 0 0 的後電極 6 0 1 ,且以相同於圖素電極 2 2 3 的步驟,來製造光電轉換元件 3 2 0 之透明電極 3 2 3 及太陽能電池 6 0 0 之

依據本發明,由於在與圖素矩陣及周邊驅動電路相同的基體上提供影像感測器或光電動裝置,具有顯示功能及影像拾取功能的顯示裝置之尺寸及重量可以減小。

本發明中,可使用習知主動矩陣顯示裝置之製造方法 及設備,以製造影像感測器或光電動裝置,所以不需要在 設備之新的投資,因而可以降低製造成本。因此,能以低 價格來提供多功能的顯示裝置。

7丁.

444265

A8 B8 C8 D8

六、申請專利範圍

1 . 一種主動矩陣顯示裝置,包含一圈業矩陣,具有 圖素 電極排列成矩陣形狀,及連接至圖素電極之第一主動 元件; 及用於驅動第一主動元件之周邊驅動電路,全部係 提供在相同的基體上,其中:

在基體上提供一影像感測器,包含一光接收單元,具 有光電轉換元件及第二主動元件,連接至光電轉換元件, 及用於驅動第二主動元件之驅動電路:且

各光質轉換元件具有第一質極,光質轉換層,形成在 第一 電 極 上 , 及 第 二 電 極 , 形 成 在 光 電 轉 換 層 上 , 第 一 與 第二超極係由相同膜製成作爲圖素矩陣上的導電膜。

2 . 一種主動矩陣顯示裝置,包含一圖素矩陣,具有 圖 霁 電 極 排 列 成 矩 陣 形 狀 · 及 連 接 至 圖 素 電 極 之 第 一 主 動 元件; 及用於驅動第一主動元件之周邊驅動電路, 全部係 提供在相同的基體上,其中:

在基體上提供一光電動裝置;且

光電動裝置具有第一電極,光電轉換層,形成在第一 電極上,及第二種極,形成在光電轉換層上,第一與第二 超極係由相同膜製成作為圖素矩陣上的導電膜。

3 . 一種主動矩阿顯示裝置,包含一圖素矩陣,具有 圖素 電極排列成矩陣形狀,及連接至 圖素電極之第一主動 元件; 及用於驅動第一主動元件之周邊驅動電路,全部係 提供在相同的基體上,其中:

在基體上提供一影像感測器,包含一光接收單元,具 有光 電 轉 換 元 件 , 及 第 二 主 助 元 件 , 運 接 至 光 電 轉 換 元 件

先問該背面之注意事項再填寫本頁

3丁.

六、申請專利範圍

; 及用於驅動第二主動元件之驅動電路;

該 國 索 矩 陴 具 有 第 一 主 動 元 件 , 形 成 在 基 體 上 , 第 一 絕 緣 膜 , 覆 蓋 第 一 主 動 元 件 , 光 遮 蔽 膜 , 形 成 在 第 一 絕 緣 膜 上 , 第 二 絕 緣 膜 , 形 成 在 光 遮 蔽 膜 上 , 及 圙 素 電 極 , 形 成 在 第 二 絕 緣 膜 上 , 且 經 由 形 成 在 第 一 與 第 二 絕 緣 膜 中 的 接 觸 孔 而 連 接 至 第 一 主 動 元 件 ; 且

該光接收單元具有第二主動元件,形成在基體上,第一絕緣膜覆蓋第二主動元件,下電極,形成在第一絕緣膜上,且由與光遮蔽膜相同的膜做成,光電轉換層,形成在下電極上,及透明電極,形成在光電轉換層上,且由與閩素電極相同的膜做成。

- 4 . 如申請專利範圍第 3 項之裝置,其中該第一與第二主助元件是薄膜電晶體,且該周邊驅動電路與該驅動電路與該驅動電路是由薄膜電晶體製成。
- 5. 一種製造主動矩陣顯示裝置之方法,此主動矩陣顯示裝置包含:
- 一 圖 茶 矩 陣 , 具 有 圖 茶 電 極 , 排 列 成 矩 陣 形 狀 , 及 第 一 主 動 元 件 , 連 接 至 圖 案 電 極 ;

周邊驅動電路,用於驅動第一主動元件;及

一 影 像 感 測 器 , 包 含 一 光 接 收 單 元 , 具 有 光 館 轉 換 元 件 , 及 第 二 主 動 元 件 , 連 接 至 光 館 轉 換 元 件 , 及 用 於 驅 動 第 二 主 動 元 件 之 驅 動 電 路 , 全 部 係 形 成 在 相 同 的 基 隨 上 ,

該方法包含:

第一步驟,製造該第一主動元件、該第二主動元件、

,但将部中央稀华局員工消费合作社印製

坊先公债货面之注意事项再填写本页)

六、申請專利範圍

該周邊驅動電路及該驅動電路;

第二步驟,形成第一絕綠膜,用於覆蓋至少該第一主動元件及該第二主動元件;

第三步驟,形成一導電膜於第一絕綠膜上;

第四步駅,成型等電膜,以形成光遮蔽膜,用於遮蔽來自連接至該第二主動元件的下電極及該第一主動元件之 光:

第五步驟,形成一光電轉換曆於下電極上;

第六步骤,形成第二絕緣膜於光遮蔽膜上;

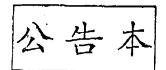
第七步驟,形成一透明導電膜,用於覆蓋至少光 ¹⁸ 轉換層及第二絕緣膜;及

第八步驟,成型透明導電膜,以形成圖素電極,連接至該第一主動元件及與光電轉換層接觸的透明電極。

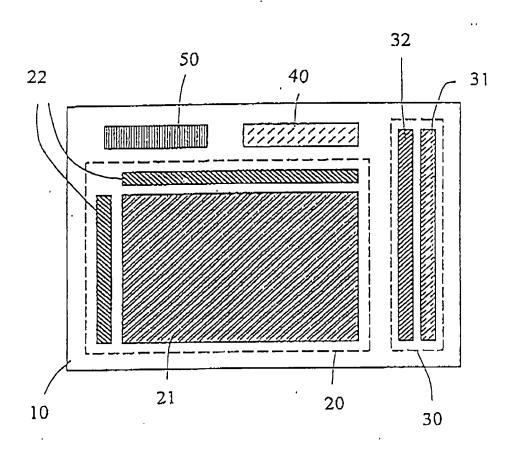
6 ,如申請專利範圍第 5 項之方法,其中該第一與第二主動元件是薄膜電晶體,且該周邊驅動電路與該驅動電路是由薄膜電晶體製成。

444265

8 7110257

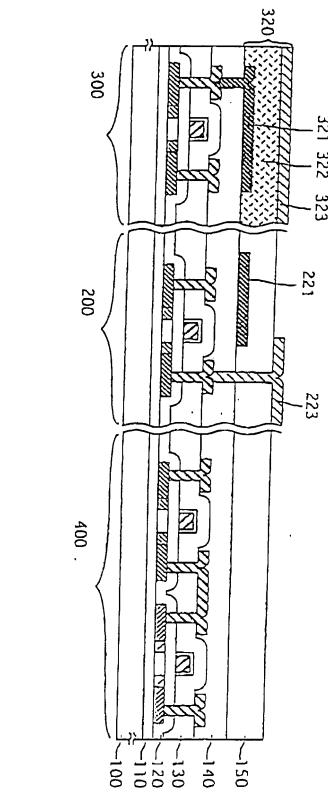


731706



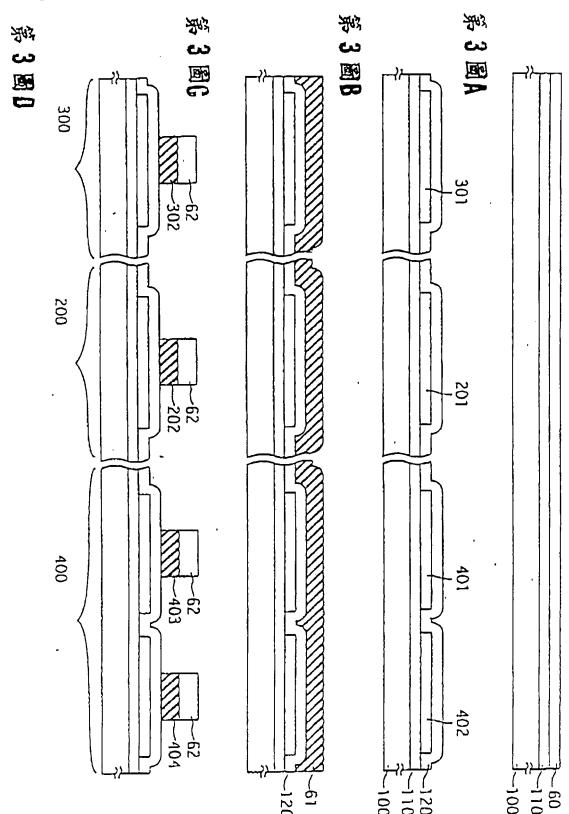
第1圖

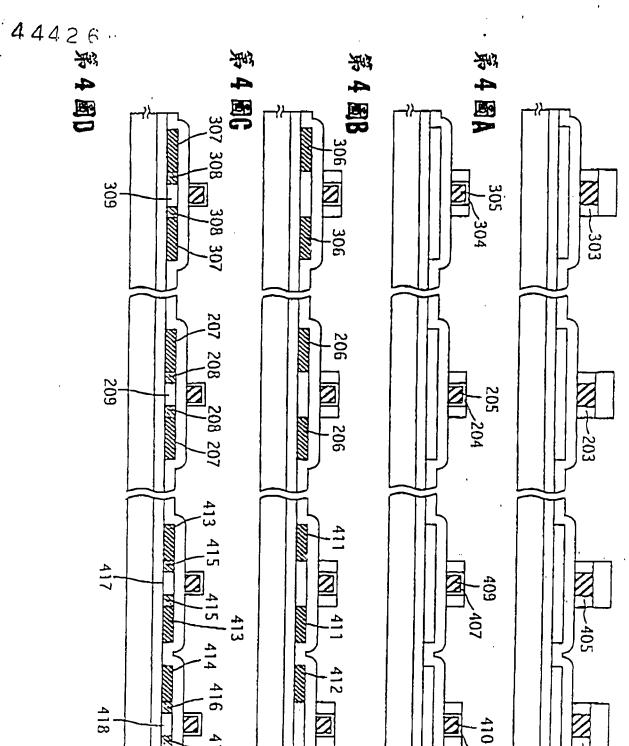
444265



第2圈

444265

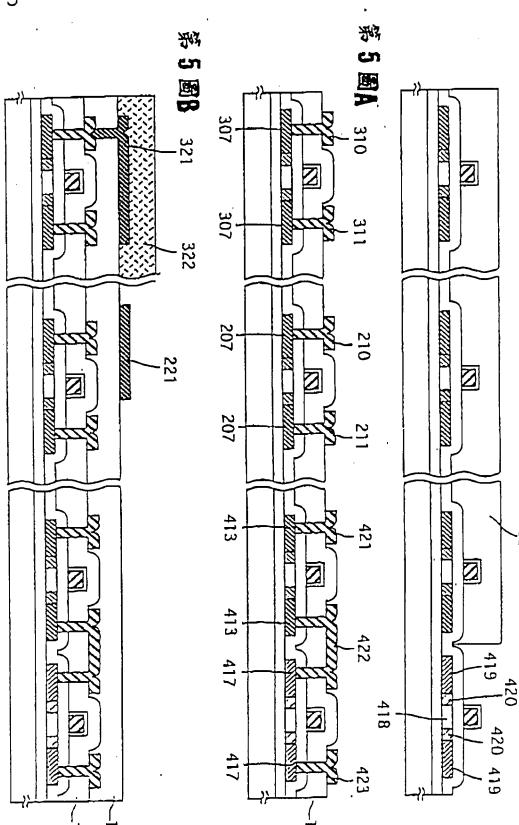




408

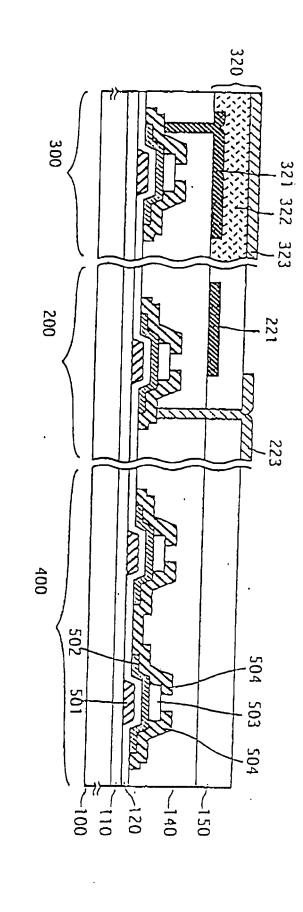
湖湾

5 **四**G

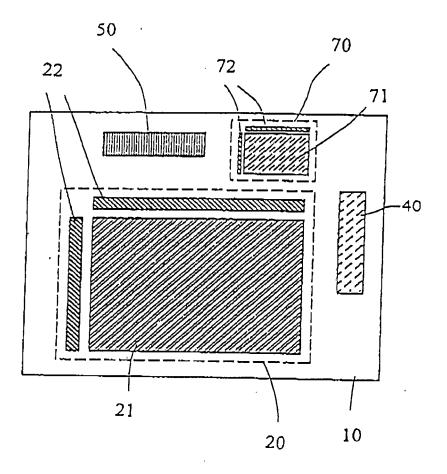


第6個

444265



2007年 1月30日 21時33分 4 4 4 2 6 5



第7圖